微晶硅 n-i-p 太阳电池中 n 型掺杂层对本征层 结构特性的影响*

袁育杰* 侯国付 薛俊明 韩晓艳 刘云周 杨兴云 刘丽杰 董 培 赵 颖 耿新华

(南开大学光电子薄膜器件与技术研究所,光电信息技术科学教育部重点实验室,

光电子薄膜器件与技术天津市重点实验室 , 天津 300071)

(2007年7月4日收到;2007年10月9日收到修改稿)

采用高压射频等离子体增强化学气相沉积方法在非晶和微晶两种 n 型硅薄膜衬底上沉积了一系列不同厚度 的本征微晶硅薄膜,研究了不同 n 型硅薄膜对本征微晶硅薄膜的表面形貌、晶化率和结晶取向等结构特性的影响. 结果表明,本征微晶硅薄膜结构对 n 型掺杂层具有强烈的依赖作用,微晶 n 型掺杂层能够有效减少 n/i 界面非晶孵 化层的厚度,改善本征微晶硅薄膜的纵向均匀性,进而提高微晶硅 n-i-p 太阳电池性能.

关键词:孵化层,微晶硅薄膜,纵向均匀性,n-i-p太阳电池 PACC:8115H,8630J,6855

1.引 言

与非晶硅(a-Si :H)太阳电池相比,微晶硅(μe-Si :H)太阳电池具有较好的稳定性¹¹和较宽的光谱 响应范围^[2]而成为研究的热点.根据各层沉积顺序 的不同,微晶硅太阳电池可分为 p-i-n 和 n-i-p 两种 结构.n-i-p 结构可以沉积在不锈钢和塑料等不透明 的柔性衬底上,从而大大扩展了微晶硅太阳电池的 应用范围.

在微晶硅的沉积过程中,随着厚度的增加,薄膜 会发生从非晶相到微晶相的转变³¹.当沉积条件靠 近微晶/非晶相变区时,这种结构演变更加明显.研 究表明^[4,5],微晶硅薄膜结构不仅依赖于沉积条件, 还强烈依赖于衬底状况.在 n-i-p 结构的微晶硅太阳 电池中,本征吸收层(i 层)是沉积在 n 层上的,因此 研究 n 层性质对本征层结构特性及微晶硅 n-i-p 太 阳电池性能的影响,对优化沉积参数、制备高效太阳 电池具有重要的指导意义.

本文选用了两种衬底(非晶n型硅薄膜和微晶 n型硅薄膜),在两种衬底上制备了不同厚度的本征 微晶硅薄膜,研究了不同衬底上本征微晶硅薄膜的 结构演变过程 ,并分析了造成这种差异的原因.

2.实验

首先,在玻璃上沉积非晶和微晶两种 n 型硅薄 膜,薄膜厚度约为 35 nm.使用相同工艺条件在两种 衬底上沉积不同厚度的本征微晶硅薄膜,以研究不 同 n 层对本征层结构特性的影响.其次,在不同 n 层 上制备 n-i-p 太阳电池,以研究不同 n 层对太阳电池 性能的影响.

实验中的所有样品都是在南开大学光电子所的 连续等离子体增强化学气相沉积(RF-PECVD)系统 中制备的,激发频率均为13.56 MHz,制备样品的本 底真空优于 3×10^{-4} Pa,压力范围 200—400 Pa,温度 范围 150—175 ℃.微晶硅 n-i-p 太阳电池采用 SnO₂/ ZnO 复合透明导电膜作为背电极,铟锡氧化物(ITO) 作为前电极.电池的具体结构是玻璃/SnO₂/ZnO/n/i (μ c-Si)/r(μ c-Si)/ITO/Al.

利用微区拉曼散射光谱(renishaw Raman imaging microscope, system 2000),并通过公式 $X_c = \frac{I_{510} + I_{520}}{I_{480} + I_{510} + I_{520}}$ 计算硅薄膜材料的晶化率(X_c).采

^{*}国家重点基础研究发展计划(973)项目(批准号 2006CB202602 2006CB202603)资助的课题.

[†] E-mail: yjyuan@mail.nankai.edu.cn

用 X 射线衍射(Rigaku D/max 2500)测试分析硅薄膜 的结晶取向,半高宽(FWHM)均经过仪器几何宽度 的校正,X 射线光源为 CuKα 射线(60 kV,300 mA, 18 kW),波长为 0.154 nm.采用 Veeco 公司生产的原 子力显微镜(AFM)测试分析硅薄膜的表面形貌和粗 糙度.微晶硅 n-i-p 太阳电池的光态 *J-V* 特性曲线在 AM1.5 100 mW/cm² 25 ℃ 条件下测试得到.

3. 结果与讨论

非晶 n 型硅薄膜和微晶 n 型硅薄膜的 X 射线衍 射(XRD)曲线如图 1 所示,图中 28.4°,47.3°和 56.12°三个衍射峰的位置,分别对应于微晶硅薄膜 样品中的 S(111),S(220)和 S(311)三个晶面.采用 Scherrer 公式计算晶粒尺寸

$$d = \frac{K\lambda}{B\cos\theta} , \qquad (1)$$

由(1)式计算得到微晶 n型硅薄膜 111 晶向晶粒尺 寸为 10.7 nm [220 晶向晶粒尺寸为 8.9 nm.



图 1 两种 n 型硅薄膜的 XRD 谱

非晶 n 型硅薄膜和微晶 n 型硅薄膜的 AFM 图 像如图 2 所示,其扫描范围均为 2 μm × 2 μm.由 AFM 图可以计算出两种衬底的表面粗糙度(RMS):微晶 n 型硅薄膜为 2.03 nm,非晶 n 型硅薄膜为0.26 nm. 粗糙度不同是由两者的结构差异所造成的.

3.1.n型硅薄膜对本征微晶硅薄膜表面形貌的影响

在上面制备出的微晶 n 层和非晶 n 层上采用相 同工艺条件沉积厚度分别为 50,100,300,600 和 1000 nm 的本征层 ,表面粗糙度与本征层厚度的关系 如图 3 所示.

由图 3 可以看出在两种 n 层上沉积的本征层结



图 2 两种 n 型硅薄膜的 AFM 图像 (a)微晶 n 型硅薄膜;(b) 非晶 n 型硅薄膜



图 3 表面粗糙度与本征微晶硅薄膜厚度的关系

构的相同点,即表面粗糙度均随着厚度的增加而增 大,说明在两种n层上沉积的本征层随着厚度的增 加均存在着结构演变.通过图3还可以发现在两种 n层上沉积的本征层结构的不同点,即本征微晶硅 薄膜结构对n层性质具有强烈的依赖作用,其成核 生长过程明显不同:当本征层厚度 < 150 nm 时,微晶 硅薄膜处于成核阶段,微晶n层上生长的本征微晶 i i 薄膜,说明微晶n层上的本征薄膜成核速率较快,其 晶核密度大于非晶 n 层上的本征薄膜,即微晶 n 层 能够起到促进本征层微晶硅生长的籽晶层的作用; 当本征层厚度 > 150 nm 时,晶核通过生长形成连续 的薄膜,在晶核密度小的非晶 n 层上,本征微晶硅的 晶粒生长迅速,其表面粗糙度大于微晶 n 层上的本 征微晶硅薄膜,相比之下,微晶 n 层上的本征微晶硅 薄膜生长得比较均匀.

研究表明⁵¹,非晶相在微晶硅薄膜中的分布主要由衬底的表面粗糙度来决定,这是因为微晶硅薄膜沿垂直于衬底表面的方向柱状生长.衬底粗糙度小,非晶相主要存在于微晶硅薄膜底部即形成非晶孵化层,且随薄膜厚度增加非晶相减少;衬底粗糙度大,非晶相主要存在于微晶硅薄膜的晶粒间界中,且随厚度增加非晶相变化较小.以上结论与本文的现象相同,即在粗糙度小的非晶 n 层上,微晶硅薄膜的非晶孵化层厚,晶核密度小,随沉积时间增长非晶相减少,微晶硅的晶粒生长迅速;而在粗糙度大的微晶 n 层上,非晶孵化层较薄,非晶相主要存在于微晶硅薄膜的晶粒间界中,微晶硅的晶粒生长比较均匀.

3.2.n型硅薄膜对本征微晶硅薄膜晶化率的影响

为了进一步研究不同 n 型硅薄膜对本征微晶硅 薄膜结构特性的影响,对上述样品进行了 Raman 测 试,激发波长为 514 nm,对样品的探测深度约 150 nm,测试结果如图 4 所示.

由图 4 可以看出在非晶 n 层和微晶 n 层上沉积的本征层晶化率(X_e)均随着厚度的增加而增大.

图 4(a)中,本征层厚度为 50 nm 时,其晶化率 $X_e = 42.48\%$,说明本征层生长的初期阶段存在较薄 的非晶孵化层;本征层厚度为 100 nm 时,其晶化率 迅速增大至 $X_e = 67.45\%$;本征层厚度为 300 nm 600 nm 和 1000 nm 时,其晶化率分别为 73.68%,77.65% 和 79.33%.晶化率增加幅度的减小,说明在微晶 n 层上生长的本征层纵向不均匀性较小.

图 4(b)中,本征层厚度为 50 nm 和 100 nm 时, 其相应谱图的 Raman 峰在 480 cm⁻¹,是典型的非晶 硅 Raman 谱,说明本征层生长的初期阶段存在较厚 的非晶孵化层,其厚度至少 100 nm;本征层厚度为 300 nm 时,Raman 谱图出现明显的 520 cm⁻¹峰,是典 型的微晶硅 Raman 谱,其晶化率 $X_e = 64.92\%$.本征 层厚度 ≤ 600 nm 时,非晶 n 层上生长的本征层的 X_e 小于微晶 n 层上生长的本征层,但本征层厚度为 1000 nm 时,前者反而高于后者,说明在非晶 n 层上



图 4 不同厚度本征层微晶硅薄膜的 Raman 谱 (a)微晶 n 层 上生长的不同厚度的本征层;(b)非晶 n 层上生长的不同厚度 的本征层

生长的本征层,其纵向均匀性不如在微晶 n 层上生 长的本征层.

由于本征层是采用相同的条件沉积,唯一影响 本征层结构演变的因素就是 n 层的性质. n 层的晶 化情况影响着本征层的孵化层厚度,对于非晶 n 层 上生长的本征层,其孵化层厚度可达 100 nm;而对于 微晶 n 层上生长的本征层,其孵化层很薄. 由此可 见,微晶 n 层一方面起着促进本征层微晶硅生长的 籽晶层的作用;另一方面还能够提高本征微晶硅薄 膜的纵向均匀性.

3.3.n型硅薄膜对本征微晶硅薄膜结晶取向的影响

X 射线衍射(XRD) 是分析研究微晶硅材料结构 的重要手段,它不仅能够表征晶化状况,而且能够表 明结晶的取向,而结晶取向对微晶硅电池性能特别 是短路电流密度(J_{sc})有明显的影响^[6].我们对上述 样品进行了 XRD 测试,测试结果如图 5 所示.

从图 5(a)和(b)两组 XRD 谱图中计算得出衍射

(a)



图 5 不同厚度本征层微晶硅薄膜的 XRD 谱 (a)微晶 n 层上 生长的不同厚度的本征层;(b)非晶 n 层上生长的不同厚度的本 征层

峰的强度随着本征层厚度的增加而增大,而半高宽则随着本征层厚度的增加而减小,说明在非晶n层和微晶n层上沉积的本征层,均存在着结构演变,即本征层的晶粒尺寸随着厚度的增加而增大.

为了进一步研究各峰之间的相对变化,图 6 给 出了(111)与(311)峰强度的比值 I_{111}/I_{311} 和(220)与 (311)峰强度的比值 I_{220}/I_{311} 以及(220)与(111)峰强 度的比值 I_{220}/I_{111} 随本征层厚度的变化规律.由图 6 (a),我们可以看出,随着本征层厚度的增加, I_{111}/I_{311} 减小, I_{220}/I_{311} 增加,从而 I_{220}/I_{111} 增加.说明本征层在 生长的初始阶段是(111)取向占优,随着厚度的增 加(111)取向增长较慢(220)取向增长较快,导致 (220)取向占优.Kroll等人研究认为(220)择优取向 能够提高本征层对太阳光的吸收,有助于提高电池 的短路电流密度(J_{sc})⁶¹;由图 f(b),我们可以看出, 随着 i 层厚度的增加, I_{111}/I_{311} 增加, I_{220}/I_{311} 几乎不 变,从而 I_{220}/I_{111} 减小.说明本征层在生长过程中



图 6 峰值比随本征层厚度的变化 (a)微晶 n 层上生长的不同 厚度的本征层 ;(b) 非晶 n 层上生长的不同厚度的本征层

(111)取向增长较快(220)取向基本与(311)取向的 增长持平,因此在该本征层的生长过程中一直是 (111)取向占优,不利于电池性能的提高.

3.4. n型硅薄膜对 n-i-p 太阳电池性能的影响

前面讨论了 n 型硅薄膜对本征微晶硅薄膜结构 的影响,为了研究 n 型硅薄膜对 n-i-p 太阳电池性能 的影响,制备了两种 n-i-p 太阳电池,电池的具体结 构如下 (1) Glass/ SnO₂/ ZnO/ n(a-Si)/ i(μ c-Si)/ p (μ c-Si)/ITO/Al;(2) Glass/ SnO₂/ ZnO/ n(μ c-Si)/ i (μ c-Si)/ ITO/Al;(2) Glass/ SnO₂/ ZnO/ n(μ c-Si)/ i (μ c-Si)/ f(μ c-Si)/ ITO/ Al.两种电池只有 n 层不同. 图 7 给出了分别采用非晶 n 层(1)和微晶 n 层(2)的 两个微晶硅 n-i-p 太阳电池的光态 *J-V* 曲线.对上述 样品进行 Raman 测试,激发波长为 633 nm,对样品的 探测深度约 500 nm,均从电池的薄膜面入射,测试结 果如图 8 所示.

由图 7 我们可以看出采用非晶 n 层的样品(1) 与采用微晶 n 层的样品(2)相比,前者的 V_{α} 略高于 后者,但前者的 J_{α} 和 FF 均大幅度低于后者,从而导



图 7 单结微晶硅 n-i-p 太阳电池的 J-V 特性曲线





致了(1)的转换效率低于(2).

由于两个电池是采用相同的条件沉积,唯一影

- [1] Meier J, Fluckiger R, Keppner H, Shah A 1994 Appl. Phys. Lett.
 65 860
- [2] Vetterl O, Finger F, Carius R 2000 Solar Energy Materials & Solar Cells 62 97
- [3] Roschek T, Repmann T, Muller J, Rech B, Wagner H 2003 J. Vac. Sci. Technol. A 20 492

响电池性能的因素就是 n 层的性质. 样品(1)与(2) 相比 具有较低的 J_{sc} 和较高的 V_{sc} ,说明前者本征层 的平均晶化率低于后者 ,如图 8 所示 ,证明了微晶 n 层能够起到籽晶层的作用 ,有利于其上本征层 μc -Si :H 薄膜的晶化成核. 样品(2)与(1)相比 , J_{sc} 得到 大幅度提高 ,说明(220)择优取向能够大幅度提高电 池的短路电流密度. 样品(1)中较低的 FF 说明其 n/i 界面存在较厚的非晶孵化层 ,从而影响了载流子的 传输与收集 ,而样品(2)具有较高的 FF 证明了高晶 化率的微晶 n 层有助于减少 n/i 界面的孵化层厚 度 ,有利于提高电池性能.

4.结 论

两种 n 型硅薄膜衬底上的本征微晶硅薄膜的结 构存在着很大的差异,两种衬底表面粗糙度和晶化 率的差异使其上生长的本征微晶硅薄膜的纵向均匀 性和结晶取向不同:非晶 n 型硅薄膜衬底的表面粗 糙度低,其上薄膜在生长初期存在较厚的非晶孵化 层 纵向均匀性较差(111)取向占优;微晶 n 型硅薄 膜衬底的表面粗糙度高,其上薄膜的非晶孵化层较 薄 纵向均匀性较好(220)取向占优,有利于微晶硅 n-i-p 太阳电池性能的提高.

通过对比分析两种衬底上生长的本征微晶硅材 料的微结构,得知制备微晶硅 n-i-p 太阳电池时要选 择晶化率高并且具有一定的粗糙度的 n 型材料,从 而有利于提高其上生长的本征微晶硅材料的纵向均 匀性,进而提高太阳电池性能.

- [4] Hou G F, Xue J M, Guo Q C, Sun J, Zhao Y, Geng X H, Li Y G 2007 Chin. Phys. 16 553
- [5] Vallat-Sauvain E , Bailat J , Meier J , Niquille X , Kroll U , Shah A 2005 Thin Solid Films 485 77
- [6] Kroll U, Meier J, Torres P, Pohl J, Shah A 1998 J. Non-cryst. Solids 227-230 68

The influence of n-layer on structural properties of i-layer in n-i-p µc-Si:H thin film solar cells *

Yuan Yu-Jie[†] Hou Guo-Fu Xue Jun-Ming Han Xiao-Yan Liu Yun-Zhou Yang Xing-Yun Liu Li-Jie Dong Pei Zhao Ying Geng Xin-Hua

(Institute of Photo-electronics Thin Film Devices and Technique of Nankai University, Key Laboratory of Photo-electronics Thin Film Devices and Technique of Tianjin, Key Laboratory of Optoelectronic Information Science and Technology, Chinese Ministry of Education, Tianjin 300071, China)
 (Received 4 July 2007; revised manuscript received 9 October 2007)

Abstract

The intrinsic layers with different thickness were deposited on amorphous n-type layers and microcrystalline n-type layers respectively, and all samples were prepared by radio frequency plasma enhanced chemical vapor deposition (RF-PECVD). The effect of different n-type layers on structural properties of i-layer was studied. It is concluded that the highly microcrystalline n-layer can reduce the thickness of incubation layer, promote structural uniformity of i-layer and improve the performance of n-i-p μ c-Si \mathcal{H} thin film solar cells.

Keywords : incubation layer , μ c-Si :H thin film , uniformity , n-i-p solar cells PACC : 8115H , 8630J , 6855

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant Nos. 2006CB202602, 2006CB202603).

[†] E-mail ;yjyuan@mail.nankai.edu.cn